



Rico Randegger

**Leiter des Geschäftsbereichs After Sales
Mitglied der Konzernleitung seit 2019**

Geboren 1973
Schweizer Staatsangehöriger

Ausbildung

Studium der Elektrotechnik an der NTB Buchs (HTL), Schweiz
Nachdiplomstudium zum Wirtschaftsingenieur FH an der PHW Zürich, Schweiz

Beruflicher Werdegang

Seit 2019	Rieter Management AG, Winterthur, Schweiz Leiter des Geschäftsbereichs After Sales und Mitglied der Konzernleitung der Rieter Holding AG, Winterthur, Schweiz
2018 – 2019	Bosch Packaging Technology, Königsbrunn, Deutschland, Produktgruppenleiter Liquid Food
2015 – 2017	Ampack GmbH, Königsbrunn, Deutschland, CEO
2010 – 2014	Bosch Packaging Services AG, Beringen, Schweiz, CEO
2008 – 2010	Bosch Packaging Services AG, Neuhausen, Schweiz, Director Field Service
2003 – 2007	Sigpack Services, Inc., Raleigh (NC), USA, Business Analyst
2000 – 2002	Sigpack Systems AG, Neuhausen, Schweiz, Teamleiter Kundendienst
1998 – 2000	SIG Pack Systems AG, Neuhausen, Schweiz, Inbetriebsetzungsingenieur

Weitere Tätigkeiten und eventuelle Interessensbindungen

Keine.